

日月光集團成立於 1984 年，至今是全球第一大半導體 封裝、測試 製造服務公司，營運據點涵蓋 臺灣、美國、歐洲、南韓、馬來西亞、新加坡、日本及中國，總員工人數超過六萬人。中壢分公司是日月光集團北台灣最重要的生產基地，目前整個基地總共有十個工廠，涵括封裝、測試、先進製程(Bumping, F/C)。我們一直秉持提供客戶最好的 工程技術、產品品質、成本效率與快速服務，因此長期深獲客戶信賴，每年營運績效持續創新高。為提供客戶未來的產能需求，中壢廠持續投資擴廠，於 2014 年廠區所有新廠房順利落成，目前員工總人數已達 8,300 人，預計成長至 15,000 人，未來需要更多的人才加入我們的團隊，中壢廠將成為全桃園 最大、最好 的科技大廠。

培育具備世界競爭力的人才，是公司對每一位員工的承諾。從導師制的新進人員訓練、OJT 專長培養、到部門核心能力的提升，進而規劃每一個人的職涯發展計畫，同時更連結公平公正的職涯晉升機制，培養具跨國際的管理及專業人才，創造個人與企業的長期競爭優勢。

同時，我們也提供最優質的工作環境及具競爭力的薪資福利，除保障 14 個月的年薪，優於勞基法的年假及彈性假，另外高營運績效下分享每個員工的每月激勵獎金及優渥的年度分紅。員工同時享有多樣化的免費餐點，五星級的健身中心，以及培育下一代同心園托兒中心。我們期望你加入我們團隊，不斷地與公司一起學習成長，累積自己的競爭優勢，成為具國際觀的世界級人才！



104 年度研發替代役 職缺介紹

編號	職缺	工作內容	需求科系	需求人數
1	Optical 光學工程師	先進光學產品開發	● 光學、光電科系等	7 人
2	Bumping 凸塊暨封裝工程師	製程流程改善、良率提升及新製程研發與導入	● 理工相關科系 (電子、電機、化學、化工、工工等)	7 人
3	半導體製程工程師			8 人
4	產品工程師	新產品介紹及導入	● 理工相關科系 (化學、化工、工工等)	8 人